

인력양성 사업단

연사 초청 세미나

일 시 : 7월 22일 (수), 7월 29일 (수)
시 간 : 16시 30분 ~ 18시 00분
장 소 :서관 307호

강연 주제 - 7월 22일 (수)
AI-Based System Design from Display
to Semiconductor Packaging

연사 정보

약력

- 국립한밭대학교 창의융합학과 조교수 (2025~)
- POSTECH 신소재공학과 박사 (2025)
- POSTECH 기계공학과 석사 (2020)
- 아주대학교 기계공학과 학사 (2018)

주요 연구분야

- 잉크젯 프린팅, 구동 파형 최적화, 레올로지
- 머신러닝, 강화학습



강연자 김성주

(국립한밭대학교 창의융합학과 교수)



강연자 최용원

(前 삼성전자 부사장)

강연 주제 - 7월 29일 (수)
삼성전자 반도체 엔지니어의 삶! - DS 부문 입사 및 면접 대응
전략

연사 정보

약력

- 삼성전자 생산기술연구소 설비개발실장 (부사장, 2024~2025)
→ 반도체 인프라 총괄 Digital Twin 및 자동화 개발
- 반도체설비 JDP/JEP 주관 (전무~부사장, 2021~2023)
- 로봇/설비 내재화 개발 (~상무, 1993~2020)
- 고려대학교 기계공학과 석사 (1993)